



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 18683 / 18684

ir@winfoundry.com

## 稳懋半导体公告 2023 年第四季自结财务报告

---

2024 年 2 月 5 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(5)日公告 2023 年第四季自结财务报告。

### 2023 年第四季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 48.68 亿元，较前季增加 17%，较去年同期增加 38%
- ◆ 本季合并毛利率为 29.4%，较前季增加 7.3 个百分点；  
本季营业净利率为 13.1%，较前季增加 11.4 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 6.39 亿元，较前季增加 812%，较去年同期增加 2991%
- ◆ 本季归属于母公司净利为新台币 3.85 亿元，前季为新台币 3,400 万元；  
本季每股盈余为新台币 0.91 元，前季为新台币 0.08 元

### 2024 年第一季度展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 第一季营收预计较前一季下滑 low-teens 百分比。
- ◆ 第一季毛利率预计约为 mid-twenties 的水平。

---

### 免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。

## 管理者评论

“2023年第四季在安卓手机的库存回补动能及全球高阶智能型手机新机发表后的需求持续挹注之下，合并营收略优于之前预期为新台币 48.7亿元，较前一季及去年同期分别成长 17%及 38%。综观第四季产品组合变化，如同之前的看法，除了Wi-Fi客户主要备货期已过之外，其余的产品皆有二位数成长，同时得力于产能利用率自上一季的50%上升到60%，使得第四季营业毛利率自上一季的 22.1%上升到 29.4%，营业净利率也自上一季的 1.7%回升到 13.1%，单季EPS为新台币0.91元。2023年全年合并营收为新台币158.4亿元，较2022年下滑了14%，累计全年EPS为新台币 -0.19元。

2023年在全球经济低迷及地缘政治的风险中结束，回顾全年虽然疫情逐渐退散，但全球经济始终笼罩在通膨的阴霾当中，加上区域冲突不断，俄乌战争未完，以哈冲突再起，美中贸易更是日益壁垒分明，让2023年成为辛苦的一年。所幸智能型手机市场长达一年半的库存调整期在2023年上半年进入尾声，安卓手机库存逐渐回归到健康的水位，相关客户也于下半年恢复拉货动能，同时顺应高阶智能型手机新机发表，Cellular及3D感测客户都进入拉货期，使得下半年营收QoQ及YoY都开始转为正成长，并重新回到获利的道路。

进入新的一年，虽然外部大环境仍有许多杂音，但是我们可以肯定的说：产业谷底已然过去。稳懋长期投入于化合物半导体制程及材料，提供无线通信、光通讯传输及光学感测解决方案，随着未来AIoT大趋势下巨量数据高速传输的需求将为我们带来中长期的成长动能，首先，手机及基础建设将受惠于更高的5G渗透率、手持式装置及短距离基础建设(包含IoT)将受惠于Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的演进引发更多PA需求，再者，VCSEL等光感测收发组件则将受惠于AI数据中心内部传输光进铜退的转变、长短距离LiDAR未来将在车用ADAS成为主流而大放异彩，最后，低轨卫星通讯科技的崛起将使众多AI和大数据得以无缝接轨实现全面串联。以上种种，稳懋都有客户与我们共同合作、并肩同行。

时序进入传统淡季，展望2024年第一季，营收预期将较前一季下滑low-teens百分比，毛利率约为mid-twenties的水平。”

---

## 关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年，位于林口华亚科技园区，是全球首座以六英寸晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备，客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外，并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面，稳懋以多元化及领先为原则，期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中，稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术：异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT)，二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中，稳懋更以 MMIC 生产技术为基础，提供光电产品的开发与生产制造。